



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass



ATOTECH

Atotech Beteiligungs GmbH & Co. KG

Erasmusstraße 20
10553 Berlin
Deutschland

Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstraße 20
10553 Berlin
Deutschland

mit den im Anhang gelisteten Standorten

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:

Managementprozesse, Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Nass-Chemie und Anlagen für die Leiterplatten-, Chipträger-, und Halbleiterherstellung, sowie der dekorativen und funktionellen Oberflächenveredelung.

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 538728 QM15
Gültig ab 2018-04-27
Gültig bis 2021-04-26
Zertifizierungsdatum 2018-04-27



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16074-01-00

DQS GmbH

Stefan Heinloth
Geschäftsführer



**Anhang zum Zertifikat
Registrier-Nr. 538728 QM15**

Atotech Beteiligungs GmbH & Co. KG

Erasmusstraße 20
10553 Berlin
Deutschland

Standort

Geltungsbereich

**373057
Atotech Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Courgenay
L'Armeratte 2
2950 Courgenay
Schweiz**

Vertrieb von Chemikalien für Electronics und Oberflächenbehandlung.

**101280
Atotech Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Neuruppin
Ahornallee 4
16818 Neuruppin
Deutschland**

Produktion, Lagerung und Versand, Vertrieb und Service von Nass-Chemie für die Leiterplatten-, Chipträger-, und Halbleiterherstellung, sowie der dekorativen und funktionellen Oberflächenveredelung.

**223244
Atotech Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Trebur
Untergasse 47
65468 Trebur
Deutschland**

Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Chemie für die Leiterplatten-, Chipträger-, und Halbleiterherstellung, sowie der dekorativen und funktionellen Oberflächenveredelung.

**005154
Atotech Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Feucht
Industriestraße 69
90537 Feucht
Deutschland**

Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Anlagen für die Leiterplatten-, Chipträger-, und Halbleiterherstellung, sowie der dekorativen und funktionellen Oberflächenveredelung.